

IT之家 7 月 11 日消息，AMD 现已宣布，将在下半年推出全新 AM5 插座的 600 系列主板，包括旗舰的 X670E、高端 X670、以及主流的 B650。其中，X670E 的 E 代表，意味着更好的用料，保证提供 PCIe 5.0 显卡插槽和 M.2 插槽。

据消息，现在华擎曝光的消息显示，AMD 确实还打算推出版的 B650 系列主板。

如上图所示，华擎曝光了多个 B650E 型号，包括 ITX 型号。

外媒认为，B650E 主板相比普通 B650 主板将拥有更好的 PCB，支持 PCIe 5.0 的 SSD 和显卡，同时价格也会更高。

IT之家了解到，全新 AMD AM5 平台的新插座采用 1718 针 LGA 设计amd最新主板，支持高达 170W TDP 的处理器、双通道 DDR5 内存和新的 SVI3 电源基础架构。AMD AM5 还具有 PCIe 5.0 通道，最多可达 24 条。

根据 AMD 官网的介绍，AM5 系列主板分为三个等级：

? X670：为两根显卡插槽和一根存储器插槽提供 PCIe5.0 支持，带来强大的连接性能和更高的超频性能

? X670：为一根存储器插槽和一根显卡插槽提供 PCIe5.0 支持（其中显卡插槽支持 PCIe5.0 为可选项）amd最新主板，专为发烧友超频设计

? B650：拥有支持 PCIe 5.0 的存储器插槽, 专为高性能用户设计，